DIALOG(R)File 352:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

003590859

WPI Acc No: 1983-D9057K/198312

CCD with high transfer efficiency - has compound semiconductor layers having high and low band edge energies, with the second used for charge transfer. NoAbstract

Patent Assignee: MITSUBISHI ELECTRIC CORP (MITQ)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 58023478 A 19830212 198312 B

Priority Applications (No Type Date): JP 81122650 A 19810804

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 58023478 A 7

Title Terms: CCD; HIGH; TRANSFER; EFFICIENCY; COMPOUND; SEMICONDUCTOR; LAYER; HIGH; LOW; BAND; EDGE; ENERGY; SECOND; CHARGE; TRANSFER;

NOABSTRACT
Derwent Class: U13

International Patent Class (Additional): H01L-029/76

File Segment: EPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01086078 **Image available** CHARGE COUPLED DEVICE

PUB. NO.:

58-023478 [JP 58023478 A]

PUBLISHED:

February 12, 1983 (19830212)

INVENTOR(s): TSUKADA NORIAKI

NUNOSHITA MASAHIRO

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

56-122650 [JP 81122650]

FILED:

August 04, 1981 (19810804)

INTL CLASS:

[3] H01L-029/76

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R095 (ELECTRONIC MATERIALS -- Semiconductor Mixed Crystals);

R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements, CCD &

BBD)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 173, Vol. 07, No. 103, Pg. 30, May

06, 1983 (19830506)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the charge coupled device, which can respond at high speed and has high charge transfer efficiency, by utilizing an epitaxial layer having high mobility as a charge transfer channel.

CONSTITUTION: When an impurity is doped only to GaAlAs layers 12, 14 and is not doped to a GaAs layer 13, electrons (carriers) generated by the doners of the GaAlAs layers 12, 14 due to electronic affinity are trapped to the GaAs layer 13 having low energy. The mobility of the electrons of the GaAs layer 13 is extremely increased because there is no center of the scattering of the impurity through doping in the layer. Accordingly, the speed of response is extremely accelerated when using the high-speed mobility effect.

19 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-23478

⑤Int. Cl.³
H 01 L 29/76

識別記号

庁内整理番号 6851--5F

❸公開 昭和58年(1983)2月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❷電荷結合案子

20特

願 昭56-122650

忽出

頁 昭56(1981)8月4日

⑫発 明 者 塚田紀昭

尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社中央研究所内 ⑦発 明 者 布下正宏

尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社中央研究所内

⑦出願人三菱電機株式会社、

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

個代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

明 紐 書

1. 発明の名称

饱荷柏合杂子

2. 特許請求の範囲

(2) パンドエツジエネルギーの低い化合物半導体層としてガリウム・ヒ素 (Qa A e) 層を用い、パンドエツジエネルギーの高い化合物半導体層として上記ガリウム・ヒ業層を両側から挟むガリウム・アルミニウム・ヒ栗 (Qa A d A e) 層を用いたことを特徴とする特許書次の範囲第1項記載の電話

合素子。

3. 発明の詳細な説明

との発明は電荷結合素子 (Charge Coupled Device : COD)の改良に関するものである。

第1図は従来の CCDの構成を示す断面図で、(I) はp形シリコン基板、21はその上に形成された厚 さ 1000 A 程度の二酸化シリコン (810g) からなる 絶縁 廉、 (5a), (5b), (5c) は 絶象 層 (3 の 上 に 順 次 並べて形成された個号電荷参送ゲート電極で、と の順序に繰返して形成されている。(4)は信号電荷 移送ゲート電框 (5a), (3b), (3c) の列の入口側に 設けられ信号電荷の移送ゲート電極 (3a)への注 入を創御するサンプリングゲート、(6)はサンプリ ングゲート(4)に接して基板(1)内に形成され伯号電 荷(少数キャリャ)をつくり出す n[†]形倒収、(6a) , (6b), (6c) はそれぞれ移送グート電極 (3a), (3b), (3c) K 袋殻され三柏クロツクペルスの各柏ベルス をそれぞれの移送ゲート電極 (Sa), (Sb), (Sc) に供 給するクロツク信号静略、川はサンブリングゲート (4)にサンプリングパルスを供給するサンプリング

信号線路、(8) はその信号策、(9) は移送ゲート電框 (Sa)。(Sb)。(Sc) に供給される三相クロックベルス に応じて版次各移送ゲート電框 [図では (Sa) の時点を示す。]の下に生じるポテンシャル井戸、eは それにトラップされた信号電荷である。

次に動作について説明する。信号報路の一本(6a)に正のパルスを加えると転送ゲート電極(5a)の下のシリコン素板(1)に空芝脂が形成される。正電位が長時間持続すると無助起された少数やヤリヤが審積し、電極(3a)下に反転船が形成される。反転船が形成される。反転船が形成される。反転船が形成される。反転船が形成される。反転船が形成される。を開いた。本の一半導体基板の場合1秒~数秒である。したがつて、とれより十分短いパルスはかである。したがつて、にはボテンシャル共戸(8)が形成されることになる。信号部路(6a)、(6b)、(6c)に三相クロックパルスを印動する。このボテンシャル共戸(8)中にサンブリングゲート(4)を通して保号電のを注入するとこの信号電荷。は一つの塊

としてボテンシャル井戸(3)の動きに従って右方へ移動する。この信号電荷。の有無を信号の"1"。"0"に対応させれば、このデバイスは、定査機能と配像機能を値えた機能デバイスとして動作する。また信号電荷。の単はアナログ量であるから、アナログ信号処理にも適している。

しかし、上記従来のCCDにおいては電荷転送用 チャネルを構成するシリコン基板の部分は不純物 がドープされており、電荷多動度が大きくなく、 その動作特性に不十分な点があつた。

この発明は以上のような点に鑑みてなされたもので、電荷転送用チャネルを構成する半導体層の 電荷移動度が大きくなるような構成とすることに よつて、動作特性のすぐれたCCDを提供すること を目的としている。

無 2 図はこの発明の一実施例を示す断面図で、 第 2 図において、(I)は高比抵抗のガリウム・ヒ素 (GaAs) 基板、(I)は GaAs 基板(I)の上にエピタキシ ヤル成長で形成されたガリウム・アルミニクム・ ヒ素 (GaAdas) 層、ほはこの GaAdas 層 (I)の上に形

成された GaAs 層、Mit GaAs 層間の上に更にエビ クキンヤル成長で形成された GaAlAs 層である。

次に、本実施例象子の基本原理について説明す る。第2図に示した3つのエピタキシャル層図。 \$3、\$4の各階の不純物ドーピング量と電子移動度 の関係および伝導体のパンドエフジエネルギーの 変化を第3図に示す。第3図(4)に示すように、 GaAlAo 岩 O.S. O.4 へのみ不純物 ドーピングを行い、 GaAs 展切へはドーピングを行わたいようにすると、 電子規和力のため GaAlas 脂钇、44のドナー によ つて生じた電子(キャりャー)は第3図似に示す よりにエネルギーの低い GaAs 腫結にトラップさ れる。この GaAs 胎はにはドーピングによる不純 物の數型中心が無いので、との層の電子の移動 近は第3図四に示すように非常に大きくなる。 佐つて、との高速移動度効果を用いれば、従来 の進荷結合集子に較べ、応答速度が非常に高速 で、しかも高効率の電荷転送率を有する新しい 形の製荷額合菓子が実現可能となる。

また、少数キャリャ(信号電荷)をつくり出す

ための手段として上記実施例では電流往入による 方法を用いたが、このかわりに GaAs - GaAlAs 境 界で光検知用pn 転合を形成させればこの部分に 凶示矢印ェで示すよりに入射する光の強度に比例 した信号電荷が発生するので、このように構成し たOODは高速の固体操像デパイスとして用い得る 第▲図はこの原理に基づくこの発明の他の実施例 である固体嫌像デバイスを示す断面図で、図にお いて、ガタス基板铜像から入射する光はパンドギ ヤップの広い p形 GaAlA8層幅を透過した欲、パ ンドギャツブの小さい p[†]形 GaAs 梅柳で吸収され、 ととて光電子が発生する。との光似子は第2図 化示したと同様のn形 GaAlAs 48-ノンドーブの GaAs 15 - n形 GaAlAs 14のサンドイッチ格造に拡 散し、パンドギャツブの小さいノンドーブの高谷 動度 GaAs 胎輪 に接覆される。従つてこの構成によ れば第2回に示した実施例と何様な効果、すなわ ちノンドープ GaAa 脳の高移動度を利用した、高速 かつ電荷転送効率の高いという特徴をもつ固体操 像業子が可能となる。

以上のように、この発明によれば電荷転送テヤンネルとして、高移動度をもつエピタキシャル間を利用するので高速応答が可能で、しかも電荷転送効率が高い電荷結合業子が実現可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のCODの構成を示す断面図、第2図はこの発明の一実施例を示す断面図、第3図(A)~(0)はこの発明の原理の説明図、第4図はこの発明の他の実施例を示す断面図である。

図において、紀、64は GaALAs 簡(バンドエッジエネルギーの高い化合物半導体層)、03は GaAs 層(バンドエッジエネルギーの低い化合物半導体層)である。

なお、関中同一符号は同一または相当部分を示す。

代理人 葛 野 信 一(外1名)







